

MT-1 型真空摩擦磨损试验机简介

张人佶

(清华大学机械系)

崔周平

(北京机械工业管理学院)

摘要

本文简要介绍新研制的 MT-1 型真空摩擦磨损试验机的性能指标，各个部分的结构与功能以及主要用途。

随着我国航天工业和真空工业的发展，真空摩擦学的研究已提到日程上来了。北京机械工业管理学院和清华大学从 1986 年初开始，联合研制了 MT-1 型真空摩擦磨损试验机。通过对试验机的性能全面检验，并对典型材料进行摩擦磨损试验，证明试验机已达到设计指标，运行可靠，可以用于评价材料和润滑剂的真空摩擦、磨损和润滑的特性，并可进行多种条件下（真空、充气、加热和冷却等）的摩擦学的研究，用途比较广泛，和国内外的同类试验机相比，具有一定的特点。

本试验机有下列主要性能指标：

真空室尺寸： $\phi 450 \times 560$ (mm)；

真空调度范围： $760-5 \times 10^{-5}$ mmHg；

极限真空调度： 9×10^{-6} mmHg；

加载范围：0—100N。

转速范围：50—1500 转/min；

温度测量范围： $-196-400^{\circ}\text{C}$ ，

烘烤温度范围： $80-150^{\circ}\text{C}$ 。

本试验机由主机系统、真空系统、测量系统和数据采集及处理系统四个部分组成（图 1）。

主机系统包括以下几个部分：

旋转台的转动轴采用聚四氟乙烯威尔孙密封，反馈式调速直流电机可以保证转速稳定可调；由真空室外的加力旋钮来加载，由弹簧变形来补偿磨损位移，以保证载荷均匀；对不同形状的试样，可以形成点、线、面接触，上试样固定，下试样在旋转台上绕中心旋转。相对运动方式

为纯滑动；真空蒸镀部件可对已磨损表面进行原位保护。

该设备还具有以下几个方面的潜在功能：

采用其他试样夹具及改变安装方式，可以实现纯滚动、滚滑和往复式等运动方式；真空室通气部件用于改变气氛，今后可进行特殊控制气氛下的摩擦学试验；用加热罩和钟罩冷却盘管进行真空室的整体加热去气和冷却；为对试样表面清洁处理，拟安装 YLQ-50 型氩离子枪。

为进行中温($<400^{\circ}\text{C}$)和低温($>-196^{\circ}\text{C}$)下的摩擦学试验，在试样盘下方的小室内可以置入加热器或冷却器(已设计好)，进行摩擦副的加热与冷却。冷却盘管导入液氮可达液氮温度范围。

测量系统包括以下部分：

真空调度测量采用 FEh-2A/2K 型复合真空计；接近开关记录转速信号，由微机得到转速和累加转数，并计算出线速度和运动距离；用 Y6D-3A 型动态电阻应变仪测定应变信号，由微机得到载荷、摩擦力、摩擦系数及其方差；磨损失重可以用称重法测量，今后也可以用位移传感器法通过微机计算出。

测温采用热电偶法。由微机对上、下试样和真空室内环境温度求出均值和方差，今后对不同试样可以用不同的近似公式估算出摩擦表面的平均温度。

更换不同的应变梁和有关部件(已设计好)，可使本机适用于不同试验范围的要求。对

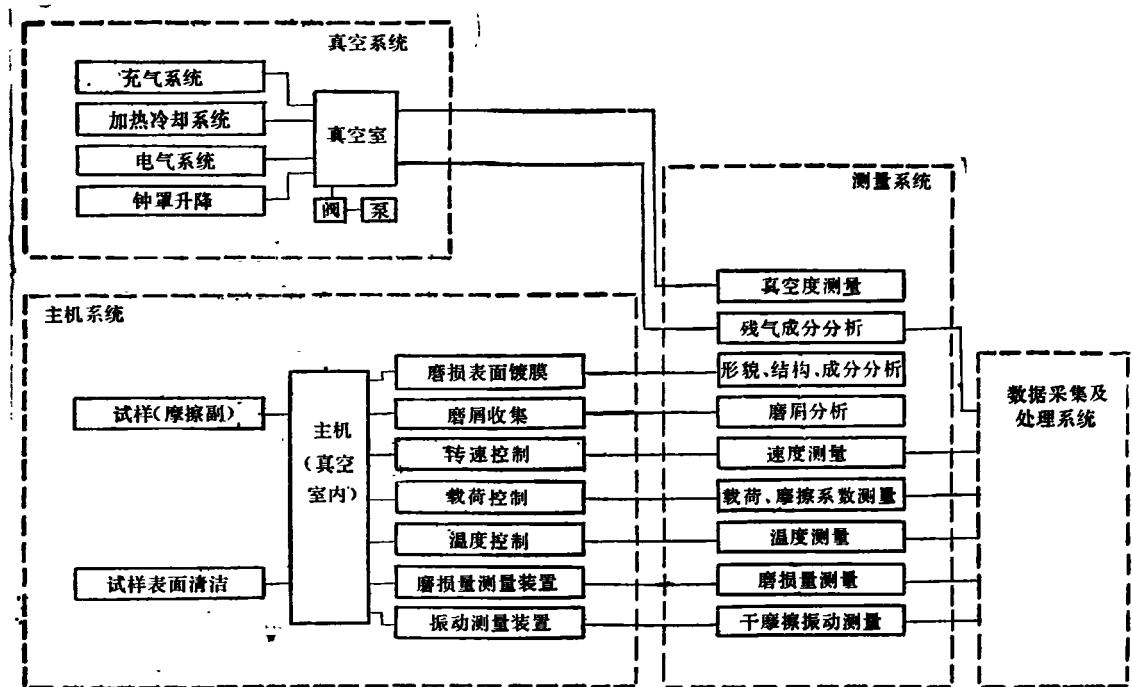


图 1 MT-1 型真空摩擦磨损试验机结构框图

系统刚度、频响特性和振源的测量、分析的结果可存入微机并作计算;为作残气成分分析,拟安装 LZL-203 型四极质谱仪.

数据采集和处理系统包括 APPLE-II型微机、接口及有关线路、运算放大器和用汇编(6502)、BASIC 语言写成的软件等.

短时数据采集时,采样频率 500Hz,连续测

试五秒钟;长时采集时,采样频率 5Hz, 连续测试八分钟.

上述各项测量的数据处理及计算结果可存入磁盘,亦可打印输出、列表或绘制出有关曲线. 为增强本试验机的功能,拟配置 IBM-PC/XT 型微机.

(上接第 645 页)

时间,就显示了很强的生命力和广阔的应用前景.当然,目前的一些应用还是试验性的,某些应用尚有待完善,而其潜在的应用价值更有待在不同领域中得到开发.

- [1] A. Rosencwaig and A. Gersh, *J. Appl. Phys.*, **47** (1976), 64.
- [2] S. Amer et al., *Electron. Lett.*, **17**(1981), 337; L. C. M. Miranda, *Appl. Opt.*, **22**(1983), 2882; C. Karner et al., *Appl. Phys. A*, **38**(1985), 19.
- [3] J. C. Murphy and L. C. Aamodt, *Appl. Phys. Lett.*, **38**(1981), 196.
- [4] 朱美芳, 物理, **16**(1987), 141.
- [5] R. Santos and L. C. M. Miranda, *J. Appl. Phys.*, **54** (1981), 4194.
- [6] J. Stone, *J. Opt. Soc. Am.*, **62**(1972), 327.
- [7] R. L. Swafford and J. A. Morrell, *J. Appl. Phys.*,

49(1978), 3663.

- [8] H. Coufal, *Appl. Phys. Lett.*, **44**(1984), 59.
- [9] A. Mandelis, *Chem. Phys. Lett.*, **108**(1984), 388.
- [10] A. Mandelis and N. Zver, *J. Appl. Phys.*, **57**(1985), 4421.
- [11] I. F. Faria, Jr. et al., *Appl. Phys. Lett.*, **47**(1985), 1154.
- [12] A. Mandelis et al., *Appl. Phys. A*, **38**(1985), 117.
- [13] C. C. Ghizoni and L. C. M. Miranda, *Phys. Rev. B*, **32**(1985), 8392.
- [14] H. Coufal and P. Hefferle, *Appl. Phys. A*, **38**(1985), 213.
- [15] I. F. Faria, Jr. et al., *J. Appl. Phys.*, **59**(1986), 3294.
- [16] 孙康、张福学主编,压电学(上册),国防工业出版社(1984),329—368;张福学等编著,压电铁电应用 285 例,国防工业出版社,(1987),376—420.
- [17] 肖定全,物理, **15**(1986), 527.
- [18] T. Bauman et al., *Appl. Phys. Lett.*, **41**(1983), 71.